

Judul:

Pengaruh Persentase Surfaktan Polyethylene Glycol (PEG) dan Persentase Partikel Logam Printed Circuit Board (PCB) Terhadap Zeta Potensial, Konduktivitas Termal, dan Viskositas Thermal Fluids Sebagai Media Pendingin Perlakuan Panas = The Effect of Polyethylene Glycol (PEG) Surfactant Percentage and Metallic Particle Percentage o Printed Circuit Board (PCB) Waste on Zeta Potential, Thermal Conductivity, and Viscosity of Thermal Fluids as Heat Treatment Coolants

Pengarang/Penulis:

Fakhri Rafi Rosyidi, author

Subjek:

Printed circuits; Thermal conductivity; Nanofluids

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)